

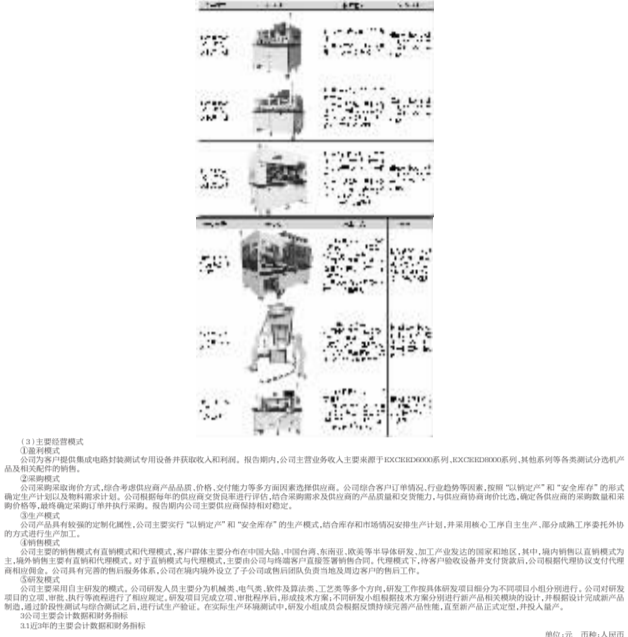
第一节 重要提示
1.本年度报告除董事会决议全文外，为了解公司运营情况、财务状况及其他相关信息，投资者应当仔细阅读本报告全文。
2.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司代码:603061 简称:金海通
天津金海通半导体设备股份有限公司
2022 年度报告摘要



2022年度主要事项
(一) 审议通过利润分配方案
(二) 审议通过股权激励计划
(三) 审议通过回购股份方案
(四) 审议通过续聘会计师事务所

2022年度经营业绩摘要
营业收入11.02亿元，同比增长10.15%；净利润1.01亿元，同比增长10.15%；研发投入1.15亿元，同比增长10.15%。



天津金海通半导体设备股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议联系方式

天津金海通半导体设备股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

天津金海通半导体设备股份有限公司
关于续聘2023年度外部审计机构的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
二、续聘会计师事务所的合理性
三、续聘会计师事务所履行的程序

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, Change, 2020. Rows include Revenue, Net Profit, R&D, etc.

天津金海通半导体设备股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

一、利润分配预案
二、预案说明
三、审议程序
四、风险提示

天津金海通半导体设备股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议内容

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, Change, 2020. Rows include Revenue, Net Profit, R&D, etc.

天津金海通半导体设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买
银行理财产品的公告

一、理财产品的基本情况
二、投资目的
三、风险控制
四、风险提示

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, Change, 2020. Rows include Revenue, Net Profit, R&D, etc.

天津金海通半导体设备股份有限公司
2023 第一季度报告

Main financial statement table with columns for Revenue, Net Profit, R&D, etc. for Q1 2023 and Q1 2022.